

內政部建築研究所 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200
號13樓

聯絡人：林谷陶

聯絡電話：02-89127890#316

傳真：02-89127832

電子信箱：linkutao@abri.gov.tw

受文者：德明財經科技大學

發文日期：中華民國112年5月2日

發文字號：建研環字第1127638333號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (A01070000G112763833300-1.pdf、A01070000G112763833300-2.jpg)

主旨：檢送第十六屆「創意狂想巢向未來」2023智慧化居住空間
創意競賽競賽辦法及海報各1份，惠請轉知所屬機關、系
所、會員踴躍參賽，請查照。

說明：

- 一、本所為普及智慧化居住空間應用，引領全民智慧化創意風潮，期望透過數位科技跨域整合，以提升國民生活品質，促進AIoT相關產業發展，賡續辦理本屆競賽。
- 二、本年度競賽仍分「創意狂想」與「巢向未來」二組徵賽，活動辦法已於本（112）年4月26日公告，並開放網路報名，相關競賽主題、報名及參賽規則、時程等詳細內容，請參考競賽辦法或競賽網站公告(<http://design.ils.org.tw/>)。
- 三、執行單位活動連絡人：財團法人工業技術研究院張綾珂小姐、聯絡電話(03)5913797、Email:lingkochang@itri.org.tw

正本：內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動

部、衛生福利部、文化部、科技部、行政院農業委員會、國家發展委員會、金融監督管理委員會、海洋委員會、僑務委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、原住民族委員會、客家委員會、行政院公共工程委員會、行政院主計總處、行政院人事行政總處、中央銀行、國立故宮博物院、行政院原子能委員會、中央選舉委員會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、促進轉型正義委員會、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立清華大學、國立中央大學、國立中山大學、國立空中大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、國立虎尾科技大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、國立澎湖科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立體育大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立屏東大學、國立臺北商業大學、國立高雄科技大學、國立陽明交通大學、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、中山醫學大學、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、臺北醫學大學、龍華科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、正修學校財團法人正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、佛光大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、崑山科技大學、玄奘大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、建國科技大學、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、中臺科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、中華醫事科技大學、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、德明財經科技大學、東南科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、南開科技大學、明志科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、臺北市立大學、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國都市計畫技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、中華民國設計學會、台灣智慧生活空間發展協會、台灣智慧建築協會、財團法人台灣建築中心、臺大智慧生活科技整合與創新研究中心、臺灣建築學會

裝

訂

線

副本：財團法人工業技術研究院(含附件)

2023/05/03
10:46:23
電子公文
交換章

裝

訂

線

